

2018年3月27日

「RH850/E2x シリーズ」の主な仕様

KH650/EZX ZY—X	RH850E2x-FCC2	RH850E2M
代表型名	R7F702Z12EDBG	R7F702002EABA R7F702002EABG
プロセス	28nm	40nm
	G4MHコア	
メイン CPU	6 コア 内、デュアルコア・ロックステップ方式 4 コア	2コア 内、デュアルコア・ロックステップ方式 2コア
動作周波数	400MHz	
Code Flash	16 MB	8MB
Data Flash(E2PROM)	256 KB + 64 KB	192 KB + 32 KB
RAM	専用 RAM 64 KB x 6 +共用 RAM 1664 KB +Emulation RAM +Trace RAM	専用 RAM 32KB x 2 +共用 RAM 704 KB
DMA 機能	32 (sDMAC) / 128 (DTS)	
MPU(Memory Protection Unit) 領域数	24	
エンジン・トランスミッション制御 用タイマ	ATU-V / GTM	
他タイマ機能	WDT:6ch、OSTM:7ch、 Encoder Timer:2ch	WDT:2ch、OSTM:3ch Encoder Timer:2ch
シリアル I/F	SCI:4ch, High Speed-SPI:1ch, HS-IF:1ch	
	LIN:8ch, PSI5-S:1ch, PSI5:1ch	LIN:6ch, PSI5-S:1ch
	CSIH:8ch	CSIH:6ch
Ethernet	1ch	
マイクロセカンドバス I/F	RHSB:4ch	RHSB:2ch
CAN	CAN/CAN FD: 10ch	CAN/CAN FD:5ch
SENT	SENT:20ch	SENT:17ch
ADC SAR AD/ΔΣAD / Cyclic AD	96ch / 38ch / 8ch	80ch / 26ch / 8ch
Security module	ICU-M + IFS	•
Debug I/F	NEXUS-JTAG, LPD, Aurora-I/F	NEXUS-JTAG, LPD
動作電圧	4.5-5.5V/3.0-3.6V/1.025-1.155V	4.5-5.5V/3.0-3.6V/1.2-1.35V
他周辺機能	セーフティ機能(エラーコントロールモジュール、CRC、MISR、電圧検出回路、ロジック BIST・メモリ BIST、温度センサ)、デジタルフィルタエンジン(DFE)等	
パッケージ	468 ピン P-BGA (25mm×25mm) 373 ピン P-BGA (21mm×21mm)	373 ピン P-BGA (21mm×21mm) 292 ピン P-BGA (17mm×17mm)

^{*}本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。